◎ 公 開 特 許 公 報 (A) 平2−127432

⑤Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成2年(1990)5月16日

C 08 G 77/26

NUJ

6609-4 J

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全6頁)

図発明の名称 カルパゾール基含有硬化性組成物

②特 顋 昭63-282206

②出 願 昭63(1988)11月7日

⑩発 明 者 橋 本 和 昌 兵庫県神戸市垂水区塩屋町6-31-17 三青荘

⑩発 明 者 安 藤 寛 兵庫県神戸市垂水区塩屋町6-31-17 三青荘

@発 明 者 服 部 準 兵庫県神戸市垂水区塩屋町 6 -31-17 三青荘

⑫発 明 者 米 沢 和 弥 兵庫県神戸市垂水区つつじが丘5丁目12-11

⑪出 顋 人 鐘淵化学工業株式会社 大阪府大阪市北区中之島3丁目2番4号

⑫代 理 人 弁理士 三枝 英二 外2名

明細音

発明の名称 カルバソール基含有硬化性組成物 特許請求の範囲

- ①(A) カルバゾール基及び珪素原子に結合した水酸基又は加水分解性基を有し、シロキサン結合を形成することにより架橋し得る珪素原子含有基を有するカルバゾール基含有硬化性化合物、及び
 - (B) シラノール縮合触媒 を含有してなる硬化性組成物。
- ② カルバゾール基含有硬化性化合物が一般式

(式中、R¹ は1価の置換基を示す。、R² は 炭素数1~40の2価の結合基を示す。R³ は炭素数1~20の1価の炭化水素基又は (R⁴)₃ SiO-(R⁴ は炭素数1~20 の1価の炭化水素基を示し、3個のR・は同一であってもよく、異なっていてもよい。)を示す。Xは水酸基又は加水分解性基を示す。CれらR・、R²、R³及びXがそれぞれ2個以上存在するとき、それらは同一であってもよく、異なっていてもよい。m及びnはそれぞれ0又は1~4の整数を示す。aは0又は1~3の整数を、bは0、1又は2をそれぞれ示す。ℓは0又は1~19の整数を示す。またℓ個

におけるbは同一である必要はない。但し、 a+(bの和)≥1を満足するものとする。) で表わされる化合物である請求項①記載の組成 物。

発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は、カルパソール基含有硬化性組成物に 関する。

従来の技術

光電導性有機化合物としては、ポリーNービニルカルパゾールと電子受容体、特に2,4,7ートリニトロフルオレノンから形成される電荷移動錯体がよく知られている。しかしながら、ポリーNービニルカルパゾールは、機械的特性が不有している。そのためポリーNービニルカルパゾールを用いて光導電性フィルムを作成した場合、ひ閉節が生じ、また耐久性についても問題が生ずる。しかもポリーNービニルカルパゾールは金属に対する接着性にも劣るという欠点を有している。

発明が解決しようとする問題点 本発明者は、上記のような欠点を解消したフィ

(式中、R 1 は1価の置換基を示す。、R 2 は 炭素数1~40の2価の結合基を示す。R 3 は炭素数1~20の1価の炭化水素基又は (R 4) 3 SiO~(R 4 は炭素数1~20の1価の炭化水素基を示し、3個のR 4 は同一であってもよく、異なっていてもよい。示す。X は水酸基又は加水分解性基を示す。X は水酸基又は加水分解性基を示す。A は水酸基又は加水分解性素をれぞれるよい。所及びXがそれぞれ2個以上存在するとき、それらは同一であってもよい。所及びn はそれが10又は1~4の整数を示す。a は0又は1~3の整数を示す。 e は0又は1~19の整数を示す。 e は0又は1~19の整数を示す。 e は0又は1~19の整数を示す。 e は0又は1~19の整数を示す。

ルム形成が容易であり、可撓性、耐久性に優れ、、。 また金属に対する接着性も良好である光導電性物質を開発すべく鋭意研究を重ねた結果、下記の組成物が所望の性質を備えた硬化物になり得ることを見い出した。本発明は、斯かる知見に基づき完成されたものである。

即ち、本発明は、

- (A) カルバソール基及び珪素原子に結合した水酸 基又は加水分解性基を有し、シロキサン結合を 形成することにより架橋し得る珪素原子含有基 (以下「反応性珪素基」という)を有するカル パゾール基含有硬化性化合物、及び
- (B) シラノール縮合触媒 を含有してなる硬化性組成物に係る。

本発明において、(A) 成分として用いられるカルパソール基含有硬化性化合物の代表例としては、例えば下記一般式 (1) で表わされる化合物を挙げることができる。

におけるbは同一である必要はない。但し、 a + (bの和) ≥ 1を満足するものとする。)

上記一般式(1)において、R「で示される1 価の置換基としては、例えば弗素原子、塩素原子、 臭素原子等のハロゲン原子、メチル基、エチル基 等の炭素数1~10の1価の炭化水素基が挙げら れる。

R² で示される炭素数1~40の2価の結合基としては、カルパゾール基と珪素とを結合し得るものである限り特に限定されるものではないが、 - C H₂ C H (R⁵) R⁶ - (R⁵ は水素原子又は炭素数1~10の炭化水素基、R⁶ は炭素数1 ~38の2価の有機基)が製造上好適である。ここでR⁵ で示される炭素数1~10の炭化水素基 」としてはメチル甚、エチル甚等を例示できる。
R⁵ としては水素原子が特に好ましい。またR⁵
で示される炭素数1~38の2価の有機基として
は、一R⁷ −、一R⁷ O −、一R⁷ O C O −、
ーR⁷ C O −、一R⁷ N H C O O −、
ーR⁷ C O R⁷ −、一R⁷ O C O R⁷ −、
ーR⁷ C O R⁷ −、一R⁷ N H C O O R⁷ − (こ
こでR⁷ は、炭素数1~38の2価の炭化水素基
を示し、R⁷ が2個存在するとき、それらは同一
であってもよく、異なっていてもよい。)等を例
示できる。

R² を具体的に示せば、- (CH₂)₂-、
- (CH₂)₃-等の- (CH₂) p- (pは2
~11の整数)で表わされる基、
- CH₂ CH₂ OCH₂ CH₂ CH₂ - 基等が例
示され、これらの中でも- (CH₂)₂ - 及び
- (CH₂)₃-が最も好適である。

R³で示される炭素数1~20の1価の炭化水

ノ基、アミド基、アミノオキシ基、メルカプト基 及びアルケニルオキシ基が好ましく、加水分解性 がマイルドで取扱い易いという観点から、アルコ キシ基が特に好ましい。

該加水分解性基や水酸基は1個の珪素原子に1~3個の範囲で結合することができ、(a+bの和)は1~5の範囲が好ましい。加水分解性基や水酸基が反応性珪素基中に2個以上結合する場合には、それらは同一であってもよく、異なっていてもよい。

前記反応性珪素基を形成する珪素原子は1個でもよく、2個以上であってもよいが、シロキサン 結合等により連結された珪素原子の場合には、 20個程度まであってもよい。特に一般式(4)

[式中、R³、X及びaは前記と同じ。]

素基としては、例えば炭素数1~20のアルキル 基、炭素数6~20のアリール基、炭素数7~ 20のアラルキル基等が挙げられる。より具体的には、メチル基等のシクロアルキル基、フェニル基等のアリール基、ベンジル基等のアラルキル基等を例示でき、これらの中ではメチル基が特に好ましい。R³で示される(R⁴)₃Si0-のR⁴としては、例えばメチル基、エチル基、フェニル 基、ピニル基等が挙げられる。

またXで示される加水分解性基としては、特に限定されず、従来公知の加水分解性基が包含され、具体的には、例えば水素原子、ハロゲン原子、アルコキシ基、アシルオキシ基、ケトキシメート基、アミノ基、アミド基、アルケニルオキシ基等が挙げられる。これらのうちでは、水素原子、アルコキシ基、アシルオキシ基、ケトキシメート基、アミ

で表わされる反応性珪素基が入手容易性の点から好ましい。

上記一般式(1)で表わされる化合物の中では、 m及びnが共に0である化合物が特に好ましい。

本発明に用いるカルバソール基含有硬化性化合物は、例えば一般式(2)

$$\begin{array}{c}
R^{1} \\
N-R^{2}
\end{array}$$
(2)

[式中、R¹、m及びnは上記に同じ。R²/は 炭素数2~40の不飽和結合を有する有機基を 示す。]

で表わされるカルパソール誘導体と一般式 (3)

$$H = \begin{pmatrix} R & 3 \\ i & 2-b \\ S & i & -O \\ i & X & b \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} R & 3 \\ i & 3-a \\ S & i & -X & a \end{pmatrix}$$
 (32)

(式中、R³、X、a、b及びℓは上記に同じ。) で表わされるヒドロキシシランとをヒドロシリル 化反応させることにより製造される。

出発原料として使用される一般式 (2) のカル パソール誘導体は、例えば一般式 (5)

$$\begin{array}{c}
R^{1} \\
N-H \\
R^{1}
\end{array}$$

〔式中、R¹、R²、m及びnは上記に同じ。〕で表わされる化合物に、式(6)

また一般式 (2) のカルバソール誘導体は、一般式 (7)

ヘキサン、n - ヘプタン、ベンゼン、トルエン、 キシレン等の溶剤を用いてもよい。

また上記一般式(1)で表わされるカルバソール基合有硬化性化合物は、一般式(2)で表わされるカルバゾール誘導体と

HS(CH2)』Si(OCH3)』のようなメルカプト基及び反応性珪素基を有する化合物とを 反応させることによっても製造され得る。

更に上記カルパソール基含有硬化性化合物は、 一般式(7)で表わされるような活性水素基を有 するカルパソール誘導体と

OCN (CH₂) 3 Si (OCH₃) 3 のようなイソシアネート基及び反応性珪素基を有する化合物とを反応させることによっても製造される。

上記各反応終了後、本発明の化合物は、慣用の 分離精製手段により、反応混合物から容易に単離、 精製される。

本発明において、(B) 成分であるシラノール縮

$$\begin{array}{c}
R^{1} \\
N-CH_{2}CH_{2}OH
\end{array} (7)$$

〔式中、R¹、R²、m及びnは上記に同じ。〕で表わされる化合物にアリルクロライドを、苛性ソーダの存在下に作用させることによっても製造され得る。

一般式(2)のカルバソール誘導体と一般式 (3)のヒドロキシシランとの反応は、例えば H₂ Pt C l₆・ 6 H₂ O、 Pt、 Rh C l (PPh₃)₃、 Rh C l₃、 Rh / A l₂ O₃、 Ru C l₃、 Ir C l₃、 Fe C l₃、 A l C l₃、 Pd C l₂・ 2 H₂ O、 Ni C l₂、 Ti C l₄等の化合物を触媒として 用いて行なわれる。このヒドロシリル化反応は、 一般に O ~ 150℃の温度範囲で行なわれ、 反応 温度の調節等必要に応じて、 n ~ ペンタン、 n ~

合触媒としては、従来公知のものを広く使用でき る。その具体例としては、例えばテトラブチルチ タネート、テトラプロピルチタネート等のチタン 酸エステル類;ジプチルスズジラウレート、ジブ チルスズマレエート、ジブチルスズジアセテート、 オクチル酸スズ、ナフテン酸スズ等のスズカルボ ン酸塩類;ジプチルスズオキサイドとフタル酸エ ステルとの反応物;ジブチルスズジアセチルアセ トナート:アルミニウムトリスアセチルアセトナ ート、アルミニウムトリスエチルアセトアセテー ト、ジイソプロポキシアルミニウムエチルアセト アセテート等の有機アルミニウム化合物類;ジル コニウムテトラアセチルアセトナート、チタンテ トラアセチルアセトナート等のキレート化合物類; オクチル酸鉛;プチルアミン、オクチルアミン、 ジブチルアミン、モノエタノールアミン、ジエタ ノールアミン、トリエタノールアミン、ジエチレ ントリアミン、トリエチレンテトラミン、オレイ

・ルアミン、シクロヘキシルアミン、ベンジルアミ ン、ジエチルアミノプロピルアミン、キシリレン ジアミン、トリエチレンジアミン、グアニジン、 ジフェニルグアニジン、2,4,6-トリス(ジ メチルアミノメチル) フェノール、モルホリン、 N-メチルモルホリン、2-エチル-4-メチル O) ウンデセン-7 (DBU) 等のアミン系化合 物、或いはこれらのカルボン酸等との塩:過剰の ポリアミンと多塩基酸とから得られる低分子量ポ リアミド樹脂;過剰のポリアミンとエポキシ化合 物との反応生成物;アミノ基を有するシランカッ ブリング剤、例えばャーアミノプロピルトリメト キシシラン、N-(β-アミノエチル) アミノブ ロピルメチルジメトキシシラン等のシラノール縮 合触媒、更には他の酸性触媒、塩基性触媒等の公 知のシラノール縮合触媒等が挙げられる。これら の触媒は単独で使用してもよく、2種以上併用し

> れ得る。電荷移動錯体の形成方法としては、特に 限定がなく、例えば予め一般式(1)の化合物を 硬化させておき、その後電子受容体を溶解させた 溶液中に含浸させてドープする等の一般的な方法 を採用することができる。また硬化前に電子受容 体を溶媒等を使用して予め電荷移動錯体を形成さ せて、その後に硬化させる等の方法を採用するこ ともできる。ここで電子受容体としては、カルバ ソールと電荷移動錯体を形成し得るものであれば、 従来公知のものをいずれも使用でき、例えばハロ ゲン化合物、ニトロ化合物、シアノ化合物等が挙 げられ、具体的には2,4,7-トリニトロフル オレノン、テトラシアノエチレン、テトラシアノ キノジメタン、クロラニル等を例示できる。電荷 移動錯体の形成に使用される電子受容体の量は、 カルバソールに対して0.001~1.2モル当 **最程度が好ましく、O. O1~1当量程度がより** 好ましい。

てもよい。斯かる触媒を用いる場合、その使用量は、(A)成分100重量部(以下単に「部」と記す)当り、0.1~20部程度が好ましく、1~10部程度がより好ましい。シラノール縮合触媒の使用量が少な過ぎると、硬化速度が遅くなり、また硬化反応が充分に進行し難くなるので、好ましくない。一方シラノール縮合触媒の使用量が多過ぎると、硬化時に局部的な発熱や発泡が生じ、良好な硬化得られ難くなるので、好ましくない。

本発明の組成物には、可視部の吸収を高めるために各種の増感色素を必要に応じて用いることができる。更に接着性改良剤、物性調整剤、保存安定性改良剤、可塑剤、充填剤、老化防止剤、紫外線吸収剤、金属不活性化剤、オソン劣化防止剤、光安定剤、アミン系ラジカル連鎖禁止剤、リン系過酸化物分解剤、滑剤、顔料、発泡剤等の各種添加剤が必要に応じて用いられる。

本発明の組成物は、電荷移動錯体として使用さ

本発明においては、上記一般式(1)の化合物が被状であるため、操作上今まで形成が困難であった場所に光導電性フィルムを容易に形成させることができる。特に予め電荷移動錯体を形成させておき施工した後、これを硬化させる方法により作弊性が格段に向上する。

発明の効果

上記の如き本発明の硬化性組成物では、可撓性 や耐久性に優れ、金属に対する接着制の優れた光 導電性硬化物を容易に得ることができる。

実 施 例

以下に製造例、実施例及び比較例を掲げて本発 明をより一層明らかにする。

実施例1

$$\overrightarrow{R} = (1 + 1)^{-1}$$

$$(1 + 1)^{-1}$$

$$(2 + 1)^{-1}$$

$$(3 + 1)^{-1}$$

$$(4 + 1)^{-1}$$

$$(4 + 1)^{-1}$$

$$(5 + 1)^{-1}$$

$$(7 + 1)^{-1}$$

$$(7 + 1)^{-1}$$

$$(7 + 1)^{-1}$$

$$(7 + 1)^{-1}$$

$$(7 + 1)^{-1}$$

$$(7 + 1)^{-1}$$

$$(7 + 1)^{-1}$$

$$(7 + 1)^{-1}$$

$$(7 + 1)^{-1}$$

$$(7 + 1)^{-1}$$

$$(7 + 1)^{-1}$$

$$(7 + 1)^{-1}$$

$$(7 + 1)^{-1}$$

$$(7 + 1)^{-1}$$

$$(7 + 1)^{-1}$$

$$(7 + 1)^{-1}$$

$$(7 + 1)^{-1}$$

$$(7 + 1)^{-1}$$

$$(7 + 1)^{-1}$$

$$(7 + 1)^{-1}$$

$$(7 + 1)^{-1}$$

$$(7 + 1)^{-1}$$

$$(7 + 1)^{-1}$$

$$(7 + 1)^{-1}$$

$$(7 + 1)^{-1}$$

$$(7 + 1)^{-1}$$

$$(7 + 1)^{-1}$$

$$(7 + 1)^{-1}$$

$$(7 + 1)^{-1}$$

$$(7 + 1)^{-1}$$

$$(7 + 1)^{-1}$$

$$(7 + 1)^{-1}$$

$$(7 + 1)^{-1}$$

$$(7 + 1)^{-1}$$

$$(7 + 1)^{-1}$$

$$(7 + 1)^{-1}$$

$$(7 + 1)^{-1}$$

$$(7 + 1)^{-1}$$

$$(7 + 1)^{-1}$$

$$(7 + 1)^{-1}$$

$$(7 + 1)^{-1}$$

$$(7 + 1)^{-1}$$

$$(7 + 1)^{-1}$$

$$(7 + 1)^{-1}$$

$$(7 + 1)^{-1}$$

$$(7 + 1)^{-1}$$

$$(7 + 1)^{-1}$$

$$(7 + 1)^{-1}$$

$$(7 + 1)^{-1}$$

$$(7 + 1)^{-1}$$

$$(7 + 1)^{-1}$$

$$(7 + 1)^{-1}$$

$$(7 + 1)^{-1}$$

$$(7 + 1)^{-1}$$

$$(7 + 1)^{-1}$$

$$(7 + 1)^{-1}$$

$$(7 + 1)^{-1}$$

$$(7 + 1)^{-1}$$

$$(7 + 1)^{-1}$$

$$(7 + 1)^{-1}$$

$$(7 + 1)^{-1}$$

$$(7 + 1)^{-1}$$

$$(7 + 1)^{-1}$$

$$(7 + 1)^{-1}$$

$$(7 + 1)^{-1}$$

$$(7 + 1)^{-1}$$

$$(7 + 1)^{-1}$$

$$(7 + 1)^{-1}$$

$$(7 + 1)^{-1}$$

$$(7 + 1)^{-1}$$

$$(7 + 1)^{-1}$$

$$(7 + 1)^{-1}$$

$$(7 + 1)^{-1}$$

$$(7 + 1)^{-1}$$

$$(7 + 1)^{-1}$$

$$(7 + 1)^{-1}$$

$$(7 + 1)^{-1}$$

$$(7 + 1)^{-1}$$

$$(7 + 1)^{-1}$$

$$(7 + 1)^{-1}$$

$$(7 + 1)^{-1}$$

$$(7 + 1)^{-1}$$

$$(7 + 1)^{-1}$$

$$(7 + 1)^{-1}$$

$$(7 + 1)^{-1}$$

$$(7 + 1)^{-1}$$

$$(7 + 1)^{-1}$$

$$(7 + 1)^{-1}$$

$$(7 + 1)^{-1}$$

$$(7 + 1)^{-1}$$

$$(7 + 1)^{-1}$$

$$(7 + 1)^{-1}$$

$$(7 + 1)^{-1}$$

$$(7 + 1)^{-1}$$

$$(7 + 1)^{-1}$$

$$(7 + 1)^{-1}$$

$$(7 + 1)^{-1}$$

$$(7 + 1)^{-1}$$

$$(7 + 1)^{-1}$$

$$(7 + 1)^{-1}$$

$$(7 + 1)^{-1}$$

$$(7 + 1)^{-1}$$

$$(7 + 1)^{-1}$$

$$(7 + 1)^{-1}$$

$$(7 + 1)^{-1}$$

$$(7 + 1)^{-1}$$

$$(7 + 1)^{-1}$$

$$(7 + 1)^{-1}$$

$$(7 + 1)^{-1}$$

$$(7 + 1)^{-1}$$

$$(7 + 1)^{-1}$$

$$(7 + 1)^{-1}$$

$$(7 + 1)^{-1}$$

で表わされるN-アリルカルパゾール30g及び

予め乾燥したトルエン600畝を反応容器に入れた後、容器内を窒素で置換し、H2 Pt Cℓ 5・6H2 0の10%エタノール溶液を0.15 配入れ、ジメトキシメチルシランを36 配入れた。反応温度を80℃にして3時間反応させた。反応終了後、沪過により遊離した白金を取り除き、過剰のジメトキシメチルシラン及びトルエンを蒸留により取り除いた。その結果、下記式で示されるシリル化物が約47g得られた。

実施例2

上記実施例1で得られた化合物100部に対し、シラノール触媒としてオクチル酸スズ3部及びラウリルアミン0.75部を添加し、2,4,7-トリニトロフルオレノンをカルバゾールに対して、0.1モル当量加えて電荷移動錯体を形成させ、

アルミ箔上に100μの硬化物を作成した。 比較例1

ポリーNーピニルカルパソールをテトラヒドロフランに溶解させて、実施例2と同様に2,4,7ートリニトロフルオレノンをカルパソールに対して、0.1モル当量加えて電荷移動錯体を形成させた後、アルミ箔上に100μのフィルムを形成させた。

比較例1で得られるフィルムにおいては、比較的軽度の屈曲においてもフィルムにひびが入り、またアルミ箔から剥がれ落ちた。一方、実施例2で得られる硬化物においては、90度以上の屈曲においてもひび割れ、剥離等の現象は認められず、良好な可挠性、接着性を示した。

(以 上)

代理人 弁理士 三 枝 英 二点